

科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號
聯絡人：陳錦威 助理研究員
電話：02-2737-8070
傳真：02-2737-7675
電子信箱：cwchen@most.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年12月28日

發文字號：科部自字第1070088599號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本部108年度「尖端晶體材料開發及製作計畫」，自108年1月2日(星期三)起受理申請，並請於108年3月4日(星期一)前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、本計畫旨在提升國內新穎材料設計，如量子材料開發、單晶合成與磊晶成長以及相關學術研究、強化元件製作之研發品質及競爭力與促進國內基礎科學研究。
- 二、本案徵求公告如附件，另有關申請說明請見本部網站 (www.most.gov.tw) 及本司網頁 (www.most.gov.tw/nat/ch)之公告。
- 三、本計畫之執行期程自108年8月1日起至111年7月31日止。本計畫經費係專款專用，未獲補助案件恕不接受申覆。有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位 (共304單位)

副本：本部綜合規劃司、自然司